

低温快速固化剂EH-451K 日本艾迪科 改性胺固化剂

产品名称	低温快速固化剂EH-451K 日本艾迪科 改性胺固化剂
公司名称	络合高新材料（上海）有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	黏度:100-1000 活泼氢当量:76 凝胶时间:7min
公司地址	上海市浦东新区金新路58号银桥大厦1606
联系电话	13661691160

产品详情

日本艾迪科ADEKA 改性胺固化剂 EH-451K 低温快速固化 环氧地坪

ADEKA固化剂EH-451K是一类改性脂肪族多元胺固化剂，它能低温高湿度的情况下与环氧树脂固化。其特点是光泽度好、表面效果好及具有高硬度。

ADEKA 改性胺固化剂

品名 粘度 (mpa.s/25) 活泼氢当量 PHR (当量190) 使用时间50g/25 性能概述
特征用途

EH-451K 100-1000 76 100:40 7min 低温快速固化 固化促进剂、地坪涂料

EH-3895L 200-600 114 100:60 60min 耐化性，高硬度 耐化性地坪涂料，胶黏剂

EH-485 1000-2500 76 100:40 15min 低温固化 FDA 标准，接着

ADEKA潜伏性固化剂

品名 粒径 (μm) 熔点 () 推荐比例PHR Tg () 凝胶时间 (1g/min) 结构特性 用途

EH-15LS 5 170 10-20 140 130 /15min 咪唑型，耐溶剂储存稳定性良好，接着力强 电子材料接着

EH-3293S 10 110 20-30 139 110 /15min 标准咪唑类 电器接着、灌封

EH-4351S 5 190 5-10 137 150 /2min DICY
改性型，快速固化，高接着 粉末涂料，粘接

EH-5046S 5 120 20-25 150 150 /40sec 咪唑型，高Tg，快速固化型 封装，接着

EH-3636AS 5 210 8 135 180 /30min DICY型，分散性良好 胶黏剂、预浸料

EH-3842 10 170 1-12 130 130 /15min DICY
低温固化型，高粘接 结构胶、CFRP粘合剂

EH-4360S 5 110 15-25 135 110 /15min 改性胺类，高剥离 电子胶、DICY促进剂

EH-5011S 5 90 20-30 140 80 /30min 咪唑型，低温固化，高耐热 电子胶、灌封

EH-5031S 5 80 50-60 80 80 /5min 改性胺类，低温快速固化 电子胶黏剂、可返修

EH-5001P 5 100-110 15-25 100 100 /4min EH-4360S
的低卤素型（500PPM）封装，接着

EH-5057PK 2 70-80 50-60 85 80 /3min EH-4357S
超细低卤型（200PPM）电子材料接着，可返修性

我司主要经营产品：

环氧树脂

ADEKA特殊环氧树脂EP-4080E，EP-4000，EP-1307，EPU-73B，EP-49-10N，EP-49-10P，EPU-7N，EPR-2007

ADEKA低氯环氧树脂EP-4100HF，EP-4901HF，EP-4000S，EP-4000L，EP-4088S，EP-4088L，EP-3950S，EP-3950L，EP-3980S

ADEKA嵌段聚氨酯树脂QR-1636-2I，QR-9401-1，QR-9466

长春基础环氧树脂BE186，BE186EL，BE188，BE188EL，BFE170，PNE177，CNE202，CNE220

长春特殊环氧树脂TNE190A70，TFE2000，TFE1250，TFE1250A80，DNE260，DNE260A75，MBE-190，MOE-300

三井 Mitsui环氧树脂R139，R139S，R140，R140P

Lepmod聚氨酯改性环氧树脂EPU-133，EPU-133L，EPU-133T，EPU-133S，EPU-300A，EPU-105，EPU-253，EPU-301，EPU-302

Lepmod二聚酸改性环氧树脂EPD-171，EPD-172，EPD-172L，EPD-172H

Lepmod耐黄变型环氧树脂 HE-184 , HE-2025 , HE-5080 , HE-5100

Lepmod高分子量柔性环氧树脂 EP-1700

Lepmod液体丁二烯橡胶改性环氧树脂EPP-175

多官能环氧树脂EPM-420 , EPM-426 , EPM-386 , EPM-304 , EPM-304H

Lepmod核壳增韧环氧树脂 EPX-125 , EPX-225 , EPX-153

Lepmod有机硅改性环氧树脂EPS-201 , EPS-231 , EPS-205

Lepro高纯度低卤素耐黄变环氧树脂HE-200,HE-300,HE-500,HE-900

低氯型环氧树脂EP-828A , EP-828L , EP-828S , EP-500 , EP-500S

Gabriel苯氧树脂PKHB , PKHH

Lepro溶液型聚酚氧树脂PR-3040 , PR-5035,PRB-3540,PRS-7030

固化剂

Alzchem微粉化双氰胺Ecure 14 , Dyhard 100 , Dyhard 100S , Dyhard 100SF

Alzchem脲类促进剂Ecure20 , Dyhard UR200 , Dyhard UR300 , Dyhard UR500

ADEKA潜伏性固化剂EH-15LS , EH-3293S , EH-4351S , EH-5046S , EH-3636AS , EH-3842 , EH-4360S , EH-5011S , EH-5031S , EH-5001P , EH-5057PK

ADEKA改性胺固化剂EH-451K , EH-3895L , EH-485

Lepcu DICY固化剂Lepcu DDH-20 , Lepcu DDH-5850 , Lepcu DDH-3060

Lepcu DICY固化促进剂Lepcu HUA 5050 , Lepcu HUA 5050H , Lepcu HUA 5200 , Lepcu HUA 5200H , Lepcu HUA 35

Lepcu潜伏性固化剂HAA201,HAA301,HMA23,HAA1020,HMA200,HMA110,HMA202

Autl芳香胺固化剂4,4-DDS , 3,3-DDS

Gabriel聚硫醇固化剂GPM-800 , GPM-888 , GPM-895FC

双氰胺固化剂DDH-5 , DDH-10

基础胺类固化剂NAEP , D230 , IPDA , DC , DMDC

增韧剂

赢创德固赛POLYVEST液体聚丁二烯110,130 , MA75,EP*MA120,HT

科思创Desmocap封闭型异氰酸酯增韧剂 Desmocap11 , Desmocap12

科思创Desmoseal用于粘合剂及密封胶聚合物SXP2774 , SXP2636 , SXP2458

ZEON羧基丁橡胶NIPOL1072 , NIPOL1072CGX , NIPOL1072CGJ

ZEON橡胶增韧剂DP5045 , DP5045-F

活性稀释剂

ADEKA低氯稀释剂ED-5095

Atul活性稀释剂ARD-10,ADD-955,AADD-957

特殊功能型稀释剂BP-65,HX-215,HX-225,HX-116,HX-124,HX-129,HX-111